This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

砂日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@ 公開特許公報(A)

昭60-242678

(1) Int.Cl.4 H 01 L 29/78 **微別記号** 庁

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)12月2日

7514-5F

客査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

砂特 顧 昭59-98971

❷出 顧 昭59(1984)5月17日

諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

の出 関 人 株式会社諏訪精工会

砂代 理 人 弁理士 最 上 務

BB ## :

1. 発明の名称 半導体記憶装置

2. 特許請求の範囲

(1) 絶縁 蓄板上に設けた課電性電板に接して非晶質 シリコン、機能品シリコンもしくは多結品シリコンを形成、さらにシリコン酸化製を形成し、 政策化製上に炭素含有率 3 5 原子パーセント以上 の非品質、微結晶もしくは多結品シリコン炭化製 を形成したことを特徴とする半導体配像装置。

② 特許請求の範囲第1項記載の非品質、微結品もしくは多結品シリコン炭化機にポロンやガリウムなど元素周期表目族元素を Q.1 pp m から1 0 0 pp m 添加したことを特徴とする半導体記憶装置。

5. 発明の詳細な説明

[技術分野]

本発明は非晶質中微能晶もしくは多能晶のシリ

コン(以下、非晶質シリコンで代表する。)を用 いた不揮発性メモリーに関する。

「母来技術」

不揮発性メモリーとして限化額と競化額を半導 体基板上に形成した所謂 NOB構造は高密度配録 が可能であり、内容の書き巻えが容易に出来る等 のすぐれた利点を数多く持つている。そのために、 近年、数多くの研究がなされてかり固体機像・記 憶デバイス(電子通信学会技術報告、 ED 82 -1 5 8) + U f x f / x / (I BEE Trans. on E.D. ED-28-854)などの応用が提案 されている。しかし半導体基板として結晶シリコ ンを用いる限り大田様化して大容量にするととは 難しく、非常に高コストとなる。それで低コスト で大面積化が可能を非晶質シリコンを基板として 用いることが提案されている(電子通信学会技術 報告、880-83-28)。 金属一倍化製一酸 化欄一半導体蓄板型(以下、MNO8と略す。) メイオードにかいて住化袋の特性はメモリー巻込 み特性や保持特性に大きな影響を与える。また基

特別昭60-242678(2)

様に非晶質シリコンなどを用いる限り高値でのアロセスを用いるとは水素の離脱などのためリコンとは水素による非晶質シリコンなのが解放によるが用いる。しかが用いられて物は地積条比によるシリコンとのは地積を出し、81/2年代のは水水のでは、81/2年では、8

(目的)

and Mark Harris

李晃明はこれらの欠点を除去するもので、非晶 質不揮発性メモリーとして保持特性や再現性がす ぐれていて、大面積で大容量かつ低コストな非晶 質不揮発性メモリーを提供することを目的とする。

いて堆積したもので、13から16は同一真空標内で真空を破ることなく堆積できる(以下、この構造によるものをMCOSメモリーと呼ぶ。)。 ここで、本発明で用いたm-81Cの堆積条件と従来より用いられているm-81Mの一般的な堆積条/件を比較する(表1に示す)。

71/	a-siC	a - 8 1 N
堆積温度	200~300°C	500~400°C
高周波電力	10~100W	100~1000W
地看速度	100~5000 A/=	50~5001/m

表も、地積条件のちがい

表1より明らかなように一般的に a-81 C 製の方が地積程度は低くてよく、かつ高周放電力は1ケタ位少なくてすむ。しかも地積速度は a-81 C の方が速いため非常に低コストとなり、装置は小規模のもので十分である。また表1の条件で作製した製の抵抗率に関しても a-81 C は a-81 N と同信以上の高抵抗となる。

さらに、電気的特性を無2個と第8回に示す。

(概要)

すなわら、飲料品質シリコン酸化類(以下、 a −81 x と略す。)にかえて非晶質シリコン炭化膜 (以下、 a −81 C と略す。)を用いることで、す ぐれた非晶質不揮発性メモリーが提供できる。

(実施例)

第2図は本発明によるa-SiCを用いた不揮発性 メモリー(MCO8メモリー)の容量対電圧曲線 のシフト例であり、21は書き込み前の曲線であ り、22は10 p m 観で高さ15 V のパルス書き 込み後の曲線である。書き込み時間は1.0 μ κ で 十分である。比較としてa-BiNを用いたメモリ — (N N O 8 メモリー) の容量対電圧曲線のシフ ト例を第4四に示す。41は書き込む前の曲線で あり、42は 1.0 転幅で高さ15Vのパルス書き 込み後の曲線である。従来のa-8iNを用いたメ モリーでも書き込み時間10gmまでは十分に応 答できるが、書き込み前とのシフトの量を比べて みると明らかに本発明による a-Bic を用いたメ モリーの方が大きく、本発明によるメモリーはさ らに高速での書き込みに対応出来る。不揮発性メ モリーに要求されている書き込み時間が短かり -(・少なくとも10gg以下)という条件に本発明 による例は十分に満足してかり、さらに短かい Q 1~Q 0 1 μ m という書き込み時間にも十分に 応答しりるものである。

特爾昭60-242678(3)

不揮発性メモリーとして、書き込み時間以上に 重要な要求条件として保持時間の問題がある。保 特時間は出来るだけ長い方がよく、数年以上であ るととが領ましい。 第5 図は本発明装置のフラツ トパンド電圧を経過時間に対して示したものであ る。書き込み条件は幅10月曜で高さ15Vのパ シスによつていて、その後の放置時間を横軸に取 わている。書き込み前のフラットパンド電圧は2 V和度であるので第3页の51のグラフより保持 時間(ととではフラットパンド電圧が上記の2 V との差で初期電圧の分となる時間とする。)は 10年(3600日位)以上となり、不揮発性メ モリーとして十分に使用し得る。比較として従来 のa-Sin を用いたMNOS型メモリーでの保持 時間の特性を第5回に示す。51が第3回と同様 に書き込み ペルスを15V 。幅1日 p xx としたも ので保持時間は100日以下となり用をなさず、 書き込みパルスを157。幅558mとして第3 園、52のように初期のフラツトパンド電圧を本 発明装置と向じく47程度としても保持時間は

1000日(27年位)以下である。さらに本発明による接機は消去に関しても非晶質NMOB型より短時間に問題なく消去可能である。

以上、本発明に用いた装備の電気的特性例は無 1回で15のシリコン酸化機の厚さ35点、16 の非晶質シリコン炭化膠は炭素含有量が 7 5 原子 ∮で厚さ850Åである装置によつている。 襲厚 や炭素含有量に関しては第 1 図を説明したときに 用いた数値の範囲であるなら良好な特性を出し得 るが電気的特性例はその中で比較的良好なものを 示してある。また無1図で16の炭化膜にポロン やガリウムなど元素周期表目族元素を Q.1 p p m から100ppm、等には7ppm程度添加する ととで保持時間は長くなり、結果的に短いパルス にて書き込んでも数年は保持出来る。第1図で 16の炭化機の炭素含有量は35原子パーセント 以上、特には50原子パーセントから85原子パニ ーセントで炭化製製造条件を選ぶことで良好な結 果が得られる。

[効果]

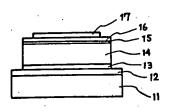
以上の実施例に示されるように a-Sic を用いた非晶質 シリコン不揮発性メモリーは保持時間 10年以上、書き込み時間 0.1 peek以下であり、 情去スピードも速く、しかも大面積、大容量かつ 低コストと不揮発性メモリーとして過去にない性 能を持つ装備である。

4. 図面の簡単な説明

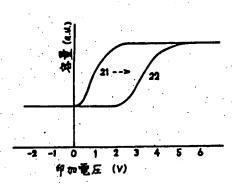
第1図は本発明のメモリー構造の断面図。第2 図,第3図は本発明の非晶質メモリーでの電気的 特性図。第4図,第5図は従来の非晶質メモリー での電気的特性図である。

以上。

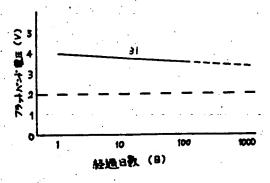
出職人 株式会社教訪特工会 代理人 护理士 彖 上 粉

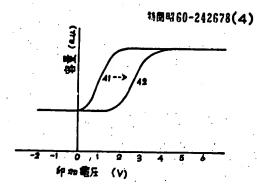


第 1 図

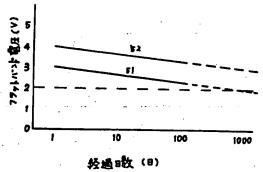








第 4 図



第5図。